

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

5442820501  
904054 (深見 P.O.)  
Yuu

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

Approved for use through 10/31/02. OMB 0691-0032  
Patent and Trademark Office, U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

## Declaration and Power of Attorney for Patent Application

### 特許出願宣言書及び委任状

#### Japanese Language Declaration

#### 日本語宣言書

私は、以下に署名された発明者として、本特許出願の趣意を宣言する。 As a below named inventor, I hereby declare (I am):

私の住所、郵便の宛先として国等は、私の氏名の後に記載された通りである。

My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.

下記の名称の発明について、特許請求範囲に記載された、且つ特許が求められている発明発明に因して、私は、最初、最先且つ唯一の発明者である（或一の氏名が記載されている場合）か、或いは最初、最先且つ共同発明者である（複数の氏名が記載されている場合）を信じている。

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled:

#### Semiconductor Processing Apparatus Having Semiconductor Wafer Mounting Table

上記発明の事項はここに開示されているが、下記の項目がチェックされている場合は、この限りでない：

the specification of which is attached hereto unless the following box is checked:

この出願の米国出願番号またはその外国出願番号は、  
\_\_\_\_\_ の日に提出され、  
\_\_\_\_\_ であり、且つ  
\_\_\_\_\_ の日に修正された出願（改訂出願する場合）

☐ was filed on \_\_\_\_\_  
as United States Application Number or  
PCT International Application Number  
\_\_\_\_\_ and was amended on  
\_\_\_\_\_ (if applicable)

私は、上記の修正書によって修正された、特許請求範囲と発明の記載事項を併用し、且つ内容を通知していることをここに通知する。

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

私は、基用規則第37条第1.66条に定められている、特許性について重要な情報を開示する義務があることを認める。

I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.66.

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 0.4 hours to complete. Time will vary depending upon the need of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner of Patents and Trademarks, Washington, DC 20231.

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

## Japanese Language Declaration

## 日本語宣言書

私は、ここに、以下に記載した外国での特許出願または発明特許の  
出願、或いは米国以外の少なくとも一國を指定している米国内出願第  
3565条(a)によるPCT国際出願について、同条第11条(a)  
(ii)項又は第3565条(b)項に基づいて優先権を主張するとともに、  
優先権を主張する本出願の出願日より前の出願日を有する外国での  
特許出願または発明特許の出願、或いはPCT国際出願については、  
いかなる出願も、下記の枠内をチェックすることにより示した。

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code,  
Section 119(a)-(u) or 385(u) of any foreign application(s) for patent or  
inventor's certificate, or 365(a) of any PCT International application  
which designated at least one country other than the United States  
listed below and have also identified below, by checking the box, any  
foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT  
International application having a filing date before that of the  
application for which priority is claimed.

## Prior Foreign Applications

## 外国での先行出願

## Priority Not Claimed

## 優先権主張なし

2003-072227(P)

(Number)  
(番号)

Japan

(Country)  
(国名)

17/March/2003

(Day/Month/Year Filed)  
(出願日/月/年)(Number)  
(番号)(Country)  
(国名)(Day/Month/Year Filed)  
(出願日/月/年)

私は、ここに、下記のいかなる米国特許出願についても、その米  
国内出願第3565条118条(a)項の利益を主張する。

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section  
119(e) of any United States provisional application(s) listed below.

(Application No.)  
(出願番号)(Filing Date)  
(出願日)(Application No.)  
(出願番号)(Filing Date)  
(出願日)

私は、ここに、下記のいかなる米国出願についても、その米国特  
許第3565条120条に基づく利益を主張し、又米国の特許を受けるいかな  
るPCT国際出願についても、その同条3565条(ii)項に基づく利益  
を主張する。また、本出願の特許請求の範囲の主題が、米国特許第  
3565条112条第1項に規定された状態で、先行する米国出願又は  
PCT国際出願に開示されていない場合においては、その先行出願の  
出願日と本国内出願日またはPCT国際出願日との間の期間中に入手  
された情報で、本特許請求の範囲第37条第1、58条に定められた特許  
権に関わる重要な情報について開示漏れがあることを示す。

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section  
120 of any United States application(s), or 385(c) of any PCT  
International application designating the United States, listed below  
will, insofar as the subject matter of each of the claims of this  
application is not disclosed in the prior United States or PCT  
International application in the manner provided by the first  
paragraph of Title 35, United States Code Section 112, I  
acknowledge the duty to disclose information which is material to  
patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations,  
Sections 1.56 which became available between the filing date of the  
prior application and the national or PCT International filing date of  
application.

(Application No.)  
(出願番号)(Filing Date)  
(出願日)(Status: Patented, Pending, Abandoned)  
(状況: 特許許可、待置中、放棄)(Application No.)  
(出願番号)(Filing Date)  
(出願日)(Status: Patented, Pending, Abandoned)  
(状況: 特許許可、待置中、放棄)

私は、ここに表明された私自身の知識に依る陳述が真実であり、  
且つ陳述と信ずることに基づく陳述が、真実であると信じられること  
を宣言し、さらに、故意に虚偽の陳述などを行った場合は、米国特許  
法18条第1001条に基づき、罰金または拘禁、若しくはその両方  
により処罰され、またそのような故意による虚偽の陳述は、本出願自  
らはそれに対して開示されるいかなる特許も、その有効性を損傷させ  
ずることを理解した上で陳述が行われたことを、ここに宣言する。

I hereby declare that all statements made herein of my own  
knowledge are true and that all statements made on information and  
belief are believed to be true; and further that these statements were  
made with the knowledge that willful false statements and the like so  
made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section  
1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false  
statements may jeopardize the validity of the application or any  
patent issued thereon.

544282V501

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no other information is required to be provided in response to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

# Japanese Language Declaration 日本語宣言書

特許状：私は本出願を審査する手続を行い、且つ米国特許権を得たことと、  
の全ての権利を履行するために、署名された代理人として、下記の弁  
護士及び/または弁理士を任命する。(氏名及び登録番号を記載する  
こと)

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the  
following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and  
transact all business in the Patent and Trademark Office connected  
therewith (list name and registration number).

Sloven W. Afis, Reg. No. 50,532; Stephen A. Becker, Reg. No. 28,527; John G. Blabids, Reg. No. 37,095; Daniel Bucca, Reg. No. 42,388; Kenneth  
L. Gage, Reg. No. 50,161; Jennifer Olsen, Reg. No. 42,404; Bernard P. Ussis, HSP, No. 48,425; Lawrence T. Cullen, Reg. No. 44,488; Paul  
Devinsky, Reg. No. 28,653; Margaret M. Duncan, Reg. No. 28,678; Shemita Na. Frenne-Gummings, Reg. No. 19,979; Ramyar M. Farid, Reg. No.  
48,582; Brian E. Ferguson, Reg. No. 39,801; Michael E. Fogarty, Reg. No. 35,139; John R. Fulax, Reg. No. 37,327; Willem F. Gadiano, Reg. No.  
37,198; Keith E. George, Reg. No. 34,111; John A. Hankins, Reg. No. 32,028; Eric J. Kraus, Reg. No. 38,190; Catherine Krupka, Reg. No. 48,227;  
Jack Q. Lever, Reg. No. 28,148; Raphael V. Lupo, Reg. No. 28,363; Burman Y. Mathis III, Reg. No. 44,807; Michael A. Messine, Reg. No. 33,424;  
Dawn L. Palmer, Reg. No. 41,238; Joseph H. Pasquin, Jr., Reg. No. 31,847; Scott D. Paul, Reg. No. 42,984; William D. Pegg, Reg. No. 42,988;  
Robert L. Price, Reg. No. 22,685; Gene Z. Robinson, Reg. No. 33,351; Brian K. Siddeck, Reg. No. 51,321; Joy Ann G. Saraukas, Reg. No. 27,952;  
David A. Spanard, Reg. No. 37,449; Arthur J. Steiner, Reg. No. 28,106; David L. Stewart, Reg. No. 37,678; Wesley Strickland, Reg. No. 44,363;  
Michael D. Switzer, Reg. No. 39,662; David M. Tennant, Reg. No. 48,362; Judith L. Toffenohl, Reg. No. 59,048; Daniel S. Trainor, Reg. No. 43,968;  
Keith N. Watson, Reg. No. 47,170; Cameron K. Welferbach, Reg. No. 44,488; Aaron Weissbuch, Reg. No. 41,557; Edward J. Wipe, Reg. No. 34,623;  
Jeffrey A. Weller, Reg. No. 48,041; Alexander V. Yampolsky, Reg. No. 58,324; Robert W. Zelnick, Reg. No. 38,978; and Wei-Chan Chen, admitted  
under 37 CFR 10.9(b)

書類送付先

Send Correspondence to:

McDermott, Will & Emery  
600 13th Street, N.W.  
Washington, D. C. 20005-3088

直接電話連絡先：(氏名及び電話番号)

Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)

Stephen A. Becker  
202-756-8000

第一または第一発明者氏名	Full name of sole or first inventor
発明者の署名	Minoru HANAZAKI
日付	Inventor's signature Date
住所	Minoru Hanazaki March 10, 2004
国籍	Residence
郵便の宛先	Hyogo, Japan
郵便の宛先	Citizenship
郵便の宛先	Japanese
郵便の宛先	Post Office Address
郵便の宛先	c/o Renesas Technology Corp.,
郵便の宛先	4-1, Marunouchi 2-chome,
郵便の宛先	Chiyoda-ku, TOKYO 100-6334 JAPAN
第二共同発明者がある場合、その氏名	Full name of second joint inventor, if any
第二共同発明者の署名	Second inventor's signature
日付	Date
住所	Residence
国籍	Citizenship
郵便の宛先	Post Office Address
郵便の宛先	
(第三以下の共同発明者についても同様に記載し、署名を すること)	(Supply similar information and signature for third and subsequent joint inventors)